

成都市集成电路行业协会

Chengdu Integrated Circuit Industry Association

成集协〔2019〕05号

关于召开第一届第三次理事会的通知

各理事单位：

根据协会章程规定，我会定于2019年12月20日在成都高新区交子国际酒店召开“成都市集成电路行业协会第一届第三次理事会”。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：

2019年12月20日（星期五）

二、会议地点

成都高新区交子国际酒店（二楼宝光普照厅）

三、参会人员：

会长、副会长、专家组成员、理事、秘书长

四、会议议程：

（一）上午 09:00-09:30 签到

（二）上午 09:30-12:00

1. 协会秘书长汇报2019年以来协会工作开展情况；
2. 审议并举手通过新增副会长、理事等事项；

3. 研讨协会下一步工作安排;

4. 沟通交流, 建言献策。

(三) 下午 12:00-14:00 午餐 (交子国际酒店二楼天台夕晖厅)

五、有关事项

请各理事单位及专家组成员准时参加, 并于 2019 年 12 月 19 日中午 12:00 前将回执反馈至协会秘书处。(联系人: 谢老师; 联系电话: 15281221427; 邮箱: xiexiaomei@cdcica.org.cn)。

特此通知。

附件: 第一届第三次理事会参会回执


成都市集成电路行业协会
2019年12月18日

附件:

第一届第三次理事会参会回执					
工作单位					
姓名		手机		邮箱	